

#### JAPANESE PATENT OFFICE

#### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06013443 A

(43) Date of publication of application: 21.01.1994

(51) Int. CI

H01L 21/56

G06F 15/62, H01L 21/52

(21) Application number:

04193178

(22) Date of filing:

26,06,1992

## (54) MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE

#### (57) Abstract:

PURPOSE: To set the work information in accordance with a product type of a semiconductor pellet and of a lead frame.

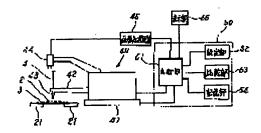
CONSTITUTION: Using a camera 44 which picks up an image of a product type recognizing section which is installed on each of a semiconductor pellet 2 and a lead frame 3, a picture processing device 45 which processes an image picked up by the camera 44, a setting section 52 which sets a reference pattern for each product type judging section installed on each of the plurality of types of the semiconductor pellets 2 and the lead frames 3, and an image pattern which has been processed by the picture processing device 45, a reference pattern which is the same as this image pattern

(71) Applicant: TOSHIBA SEIKI KK (72) Inventor: MIURA HIROSHI

is found out from the plurality of the reference patterns

set in the setting section 52. In order to do this job, a comparing section 53 which recognizes a product type of the semiconductor pellets 2 and the lead frames 3 and a displaying section 55 which displays the product type recognized by the comparing section 53 are installed.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頗公開番号

## 特開平6-13443

(43)公開日 平成6年(1994) 1月21E

(51)Int.CL<sup>5</sup>

淺別記号

庁内整選番号

技術表示箇所

HOLL 21/66

j 7352-4M

G 0 6 F 15/62

405

9287-5L

HOIL 21/52

F 7376-4M

審査請求 未請求 請求項の数2(全 7 頁)

(21)出願举号

(22)出難日

特類平4-193178

平成 4 年(1992) 6 月26日

(71)出原人 000221306

京芝精機株式会社

神奈川県海老名市泉柏ヶ谷5丁目14巻33号

FI

(72)発明者 三浦 浩史

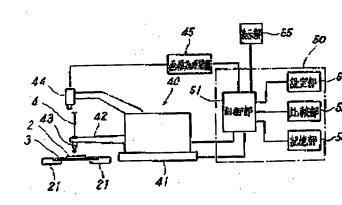
神奈川県海老名市泉柏ヶ谷5丁目14巻33号

泉芝精機株式会社内

#### (54) 【発明の名称 】 半導体装置の製造装置

#### (57)【要約】

【目的】 半導体ペレット並びにリードフレームの品種に応じた作業情報を容易、かつ確実に設定すること 【構成】 半導体ペレット2並びにリードフレーム3個々に設けられた品種判別部位を撮像するカメラ44が最像した画像を処理する画像処理装置45と、複数種の前記半導体ペレット2並びにリードフレーム3個々の品種判別部位の基準パターンが設定される設定部52と、前記画像処理装置45にて処理された画像パターンに基づき、前記設定部52に設定された複数の基準パターンの中からこの画像パターンと一致する基準パターンを見つけ出し、これにより前記半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品種をそれぞれ判別す



(2)

10

特開平6-13445

2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体ペレット並びにリードフレーム個々に設けられた品種判別部位を撮像する撮像手段と、この操像手段が操像した画像を処理する画像処理手段と、複数種の前記半導体ペレット並びに前記リードフレーム個々の品種判別部位の基準バターンが設定される設定手段と、前記画像処理手段にて処理された画像バターンに基づき、前記設定手段に設定された複数の基準バターンの中からこの画像バターンと一致する基準バターンを見つけ出し、これにより前記半導体ペレット並びに前記リードフレームの品種をそれぞれ判別する品種判別手段と、品種判別手段にて判別した品種を表示する表示手段とを有することを特徴とする半導体装置の製造装置。

【請求項2】 半導体ペレット並びにリードフレーム個 々に設けられた品種判別部位を鏝像する鏝像手段と、こ の操像手段が操像した画像を処理する画像処理手段と、 複数種の前記半導体ペレット並びに前記リードプレーム 個々の品種判別部位の基準パターン、並びに品種ごとに 前記半導体ペレットと前記リードフレームとの複数の組 み合わせに対応する作業情報が設定される設定手段と、 前記画像処理手段にて処理された画像パターンに基づ き、前記設定手段に設定された複数の基準パターンの中 からこの画像バターンと一致する基準バターンを見つけ 出し、これにより前記半導体ペレット並びに前記リード フレームの品種をそれぞれ判別する品種判別手段と、品 種判別手段にて判別した前記半導体ペレットの品種並び に前記リードフレームの品種の組み合わせに対応する作 **業情報を前記設定手段から得てこの作業情報に基づいて** 作業部を駆動制御する制御手段とを有することを特徴と する半導体装置の製造装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造装置 に関する。

#### [0002]

【従来の技術】例えば、半導体装置の製造装置として用いられるワイヤボンディング装置においては、ボンディングへッドに支持され揺動駆動されるボンディングアームの先端にキャビラリを装着し、このキャピラリに挿通したワイヤを用いて、半導体ペレットの管極とリードフ 40レームのリードとを電気的に接続する作業が行なわれる。

【0003】ところで、ポンディング装置を駆動制御す

作業者がその品種情報をキー操作等により入力するよ にしていた。

【①①①5】とこで、品種情報の判別は、半導体ペレトやリードフレームに付きれた品種識別記号を頼りになわれる。これは、例えば半導体ペレットの場合、ウハへのバターンエッチング時に、リードフレームにおてはプレス時に、それぞれ図6、図7における符号56で示すような品種識別記号が付されるが、この品種別記号を作業者が顕微鏡を用いて観察することにて判していた。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、半導体ペットやリードフレームに付される品種識別記号は、極小の文字、マーク等から構成されるため、これを判別るには上述のように顕微鏡を用いて読取るという細か作業を必要とすることから、作業者に多大な疲労を与ていた。

[0007]また、従来は作業者による譲取り作業のめ、文字などの読取りミスの可能性が大であり、この 20 スにより誤ったボンディング情報でボンディング作業 行なわれてしまった場合、大量の不良品を生産してし うという問題点があった。

[0008] さらには、ボンディング情報設定のため 品種情報は、作業者の手動操作によってキー入力され ものであったため、操作ミスによっても誤ったボンテ ング情報が設定されてしまうという危険性も有してい た。

【①①①9】本発明は、半導体ペレット並びにリード レームの品種に応じた作業情報を容易に設定すること 30 できる半導体装置の製造装置を提供することを第1の 的とする。

【①①10】また本発明は、半導体ペレット並びにリ ドフレームの品種に応じた作業情報を確実に設定する とができる半導体装置の製造装置を提供することを第 の目的とする。

#### [0011]

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の本発は、半導体ペレット並びにリードフレーム個々に設けれた品種判別部位を録像する録像手段と、この操像手が操像した画像を処理する画像処理手段と、複数種の記半導体ペレット並びに前記リードフレーム個々の品判別部位の基準パターンが設定される設定手段と、前画像処理手段にて処理された画像パターンに基づき、

ト並びにリードフレーム個々に設けられた品種判別部位 を操像する穏像手段と、この穏像手段が鏝像した画像を 処理する画像処理手段と、複数種の前記半導体ペレット 並びに前記リードフレーム個々の品種判別部位の基準パ ターン、並びに品種ごとに前記半導体ペレットと前記り ードフレームとの複数の組み合わせに対応する作業情報 が設定される設定手段と、前記画像処理手段にて処理さ れた画像パターンに基づき、前記設定手段に設定された 複数の基準パターンの中からこの画像パターンと一致す る墓準パターンを見つけ出し、これにより前記半導体ペ レット並びに前記リードプレームの品種をそれぞれ判別 する品種判別手段と、品種判別手段にて判別した前記半 導体ペレットの品種並びに前記リードプレームの品種の 組み合わせに対応する作業情報を前記設定手段から得て この作業情報に基づいて作業部を駆動制御する制御手段 とを有することを特徴とする。

#### [0013]

【作用】請求項1に記載の本発明によれば、緩像手段によって取り込んだ半導体ペレット並びにリードフレーム個々に設けられた品種判別部位の画像が画像処理手段によって処理される。そして品種判別手段において、前記画像処理手段にて処理された画像パターンに基づき、設定手段に設定された複数の基準パターンの中からこの画像パターンと一致する基準パターンを見つけ出し、これにより前記半導体ペレット並びに前記リードフレームの品種がそれぞれ判別され、その結果が表示手段に表示される。

[0014] 請求項2に記載の本発明によれば、操像手段によって取り込んだ半導体ペレット並びにリードフレーム個々に設けられた品種判別部位の画像が画像処理手段によって処理される。そして品種判別手段において、前記画像処理手段にで処理された画像バターンに基づき、設定手段に設定された複数の基準バターンの中からこの画像バターンと一致する基準バターンを見つけ出し、これにより前記半導体ペレット並びに前記リードフレームの品種がそれぞれ判別される。品種が判別されると、この判別された品種の組み合わせに対応する作業情報が設定手段から自動的に副御手段に取り込まれ、この作業情報に基づいて作業部が駆動制御される。

#### [0015]

【実施例】本発明の実施例を図面を用いて説明する。図 1は本発明に係わるワイヤボンディング装置の一構成 図、図2は図1の要部構成図、図3は半導体ペレットと フレーム3を供給する供給部10と、供給されたリーフレーム3を搬送する搬送手段20と、ワイヤボンデングの施されたリードフレーム3を収納する収納部3と、搬送手段20によるリードフレーム3の搬送途中位置し、半導体ペレット2とリードフレーム3に対しワイヤボンディングを施すボンディングヘッド40、御装置50とから構成される。

【0017】供給部10は、半導体ペレット2がマウトされたリードフレーム3を所定のビッチ間隔で収納るマガジン11と、このマガジン11を所定ビッチ間毎に昇降動作させるとともに、所定位置に収納されたードフレーム3を搬送手段20の搬送レベルに位置決する昇降機構12と、搬送レベルに位置決めされたリドフレーム3を搬送手段20上に送り出す押し出し機13とを有する。

[0018] 搬送手段20は、リードフレーム3を鍛 案内する一対の搬送レール21を有し、不図示の送り 機によりリードフレーム3を搬送する。

[0019] 収納部30は、ワイヤボンディングが施れたリードフレーム3を所定のピッチ間隔で収納するガジン31と、このマガジン31を所定ピッチ間隔毎昇降動作させるとともに、マガジン31における所定リードフレーム収納位置を搬送手段20の搬送レベル位置決めする昇降機構32とを有する。

【①①20】ボンディングヘッド40は、水平方向に動自在な移動テーブル41上に載置され、上下方向に動駆動されるボンディングアーム42と、ボンディンアーム42の先端に装着され、ワイヤ4を挿通したキビラリ43とを有する。またボンディングヘッド40は、キャビラリ43のほぼ直上に固定されたカメラ4が設けられ、画像処理装置45を介して制御装置50接続される。

【0021】制御装置50は、ワイヤボンディング装 1の動作制御を司るもので、制御部51、設定部52 比較部53、および記憶部54を有する。

【① ① 2 2 】 ここで、設定部5 2 には予め次の情報が 定される。

【0023】a. 複数品種の半導体ペレット2にそれれ付きれた異なる品種識別記号5の基準パターン(図40 参照)

【①①24】本実施例では、4種類の半導体ペレット a~2dのそれぞれに付された異なる品種識別記号の 像をカメラ44にて個別に操像し、その機像した画像

11/1/2005

(4)

特開平6-1344:

5

#### 4 参照)

【①①26】本実施例では、4 種類のリードフレーム3 a~3 dそれぞれに付された異なる品種識別記号の画像をカメラ4 4 にて個別に操像し、その操像した画像を画像処理装置45にて画像処理した後の画像パターンを基準パターンFa~Fdとして設定するものである。なお各基準パターンFa~Fdは、各リードフレーム3 a~3 dにおける品種識別記号の画像を取り込むべきカメラ44の線像位置座標とともに記憶設定される。

【①①27】c. 品種ごとに半導体ペレット2a~2d とリードフレーム3a~3dとの複数の組み合わせに対応するボンディング情報(図5参照)

【0028】図5において、例えば半導体ペレットの品種が25、リードフレームの品種が3cの場合には、B fなるボンディング情報でワイヤボンディング装置1を 動作制御することを意味する。また同図において、半導 体ペレットの品種が2c、リードフレームの品種が3a のような場合、ボンディング情報が斜線で示されている が、これは同組み合わせが存在し得ないことを意味す る。

【0029】なお図2において、符号55は表示部で、 後述のようにして比較部53で判別された半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品種が表示される。

【0030】次に上記ワイヤボンディング装置1の作動 について説明する。

【0031】まず供給部10に、半導体ペレット2がマウントされたリードフレーム3を収納するマガジン11が載置されると、昇降機構12の作動により、マガジン11内の最下位に位置するリードフレーム3が搬送手段20の搬送レベルに位置決めされる。次に押し出し機構13により、リードフレーム3が搬送レール21上に押し出される。搬送レール21上に押し出されたリードフレーム3は、搬送レール21上を所定ビッチ毎に搬送され、ポンディングヘッド40のボンディング位置に位置決めされる。

【0032】リードフレーム3がボンディング位置に位置決めされると、ここでリードフレーム3並びに半導体ベレット2の品種の判別作業が次のようにして行なわれる。

【0033】まずリードフレーム3の品種判別作業にあっては、制御装置50の副御部51からの指令によって、移動テーブル41が駆動制御され、設定部52に設定された基準パターンFaの撮像位置座標の位置にまず

フレーム3の品種は3aであることが判別されるとと に、その品種が表示部55に表示される。また両者の ターンの不一致が確認された場合には、カメラ44は に基準パターンドりの撮像位置座標の位置に移動する そして上述と同様にして、ここでカメラ44が撮像し 像処理装置45で処理された画像パターンが基準パタ ンF bと比較される。そしてここで両者のパターンの 数が確認されると、リードプレーム3の品種は3 bで るととが判別される。ことで再度両パターンが不一致 あった場合には、一致が確認されるまで以下同様にし て、カメラ4.4は基準パターンF cの操像位置座標、 進バターンF d の撮像位置座標の各位置へと順久移動 し、判別作業が行なわれる。なおカメラ4.4 が基準パ ーンFdの緑像位置座標の位置に移動し、ここでカメ 4.4.の緑像画像に基づく画像パターンと基準パターン dとの一致が確認されなかった場合には、警報などに り作業者に知らせるとともに、装置を停止させるよう しても良い。

【0034】とのようにしてリードフレーム3の品種 20 判別されると、次にリードプレーム3上の半導体ペレ ト2の品種の判別作業が行なわれる。この作業は、上 したリードフレーム3の品種判別作業とほぼ同様に行 われるもので、カメラ44は最初に基準パターンPa **撮像位置座標の位置に移動し、ここで図6に示すよう** に、その視野44a内の画像を取り込む。そして操像 像は画像処理装置4.5で処理されて記憶部5.4に記憶 れ、そして比較部53にてこの画像パターンが基準パ ーンPaと比較される。この結果両バターンの一致が 認された場合は、その半導体ペレット2の品種は2 & 30 あることが判別されるとともに、その品種が表示部5 に表示される。両パターンの不一致が確認された場合 は、一数が確認されるまで以下同様にして、カメラ4 が基準パターンPトの稳像位置座標、基準パターンP の撮像位置座標。基準パターンPdの撮像位置座標の 位置へと順次移動し、判別作業が行なわれる。なおり ドプレーム3の品種判別作業の時と同様に、カメラ4 が基準パターンPaの緑像位置座標の位置に移動し、 こでカメラ44の緑像画像に基づく画像パターンと基 パターンPdとの一致が確認されなかった場合には、 報などにより作業者に知らせるとともに、装置を停止

【① ① 3 5 】さてこのようにして半導体ペレット 2 並にリードフレーム3 の品種が判別されると、制御部5

せるようにしても良い。

7

**し、ボンディング作業を行なう。なお、判別した半導体** ペレット2並びにリードプレーム3の品種の組み合わせ に対応するボンディング情報が存在し得ない場合(例え は図5において、品種2cの半導体ペレットと品種3a のリードフレームの組み合わせの場合)には、制御部5 1 は異意検出信号を出力し、警報などにより作業者に知 ちせるとともに、装置を停止させるようにしても良い。 【0036】ボンディングの施されたリードフレーム3 は、その後銀送手段20によりピッチ移動させられ、リ ードフレーム3上のすべての半導体ペレット2に対して ボンディング作業が完了すると、そのリードフレーム3 は収納部30へと鍛送される。この時、昇降機構32に より収納部30のマガジン31は上限位置に位置付けら れており、鍛送されてきたリードフレーム3は、このマ ガジン31の最下位に収容される。その後、昇陽機構3 2の作動により1ビッチ下降する。

【0037】以後は、供給部10側のマガジン11内に収納されたリードフレーム3がなくなるまで、上記のボンディング情報によりボンディング作業が行なわれる。 【0038】なお上述した半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品種判別作業は、供給部10におけるマガジン11の交換の度に行なわれる。

【0039】上記実施例によれば、ボンディング位置に 位置付けられた半導体ペレット2並びにリードフレーム 3に設けられた品種識別記号がボンディング作業前にカ メラ44によって順次線像され、そしてこの線像画像に 基づいてそれぞれの品種が判別される。そして判別され た品種は表示部55に表示され、またその品種の組み台 わせに対応するボンディング情報が自動的に読み出さ れ、この読み出された情報に基づいてボンディング作業 30 が行なわれる。

【①①40】とのように、品種がカメラ4.4の操像画像に基づいて自動的に判別されるため、その判別に作業者の介在を必要とせず、従って作業者の疲労を大幅に軽減させることができる。また同理由により、作業者による誤認識も防止できる。

【① ① 4 1 】また上記実施例においては、判別された品 種の組み合わせに対応するボンディング情報が自動的に 読み取られる構成のため、作業者による操作ミスも防止 できる。

【0042】従って本実施例によれば、半導体ペレット 2並びにリードフレーム3の品種に応じたボンディング 情報を、容易にしかも確実に設定することができる。 ようにしても、本発明の第1の目的は十分に達成でき ものである。との場合、制御装置50においては、そ 品種入力信号に基づき、以後ボンディング情報を設定 52から得るとととなる。

[0044]また実施例では、供給部10のマガジン1から最初に供給されるリードフレーム3万至半導体レット2に対してのみその品種判別作業を行なうようしたが、マガジン11から供給されるリードフレームごとに、この判別作業を行なうようにしても良い。こ場合。同一マガジン11から供給されたにもかかわらず、判別された品種が今までと相違した場合にエラー号を出すようにしておけば、マガジン11内に異なるードフレームが混在していた場合でも、ボンディングにそれを見つけ出すことができる。

【① ① 4 5 】また上記実施例において、ワイヤボンテング装置 1 がインラインに組み込まれていて、ホストンピュータからの指令によってそのボンディング情報設定が行なわれるような場合には、半導体ベレット 2 びにリードフレーム 3 の品種の判別結果をチェック機に用いることもできる。これは、ホストコンピュータよって指定されたボンディング情報によってボンディグされるべき半導体ベレット 2 とリードフレーム 3 の種情報と、実際にワイヤボンディング装置 1 に供給さた半導体ベレット 2、リードフレーム 3 に対して比較5 3 が判別した品種判別情報とを比較し、一致するかかを確認するものである。

【① 0 4 6 】 さらに実施例では、本発明をワイヤボンィング装置に適用した例を用いて説明したが、本発明適用対象はワイヤボンディング装置で限られることなく、例えばペレットボンディング装置であってもよいこの場合、リードフレームの品種は上記実施例と同様して判別し、半導体ペレットにおいては、供給位置に置けけられた半導体ペレットにおいては、供給位置に置けられた半導体ペレットを記憶別記号を、この供給位置に置された認識カメラにて操像し、その操像画像に基準準体ペレットの品種を判別するようにすると良い。【① 0 4 7 】

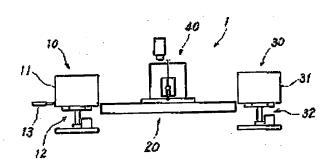
【発明の効果】本発明は、半導体ペレット並びにリーフレームの品種に応じた作業情報を容易に設定する。 40 ができ、さらには確実に設定することができる。

### 【図面の簡単な説明】

【図 1 】本発明に係わるワイヤボンディング装置の 成図である。

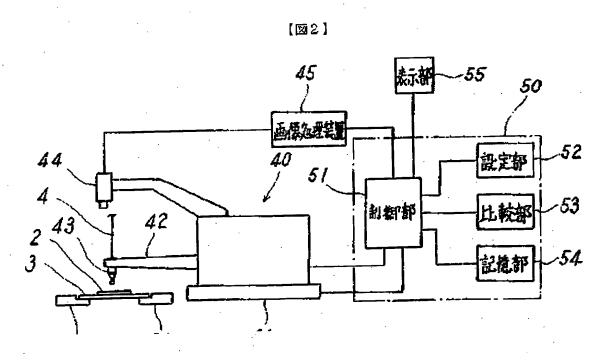
11/1/200

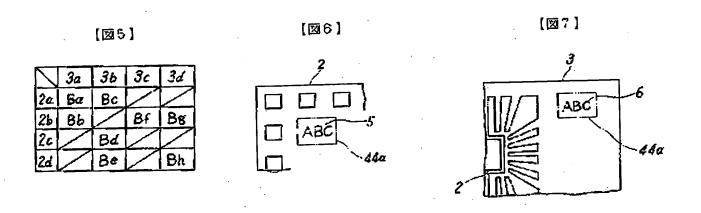
特開平6-13445 (6) ボンディングヘッド \*40 る。 ボンディングアーム 42 【図6】半導体ペレットの妄部拡大図である。 キャピラリ 【図?】リードフレームの妄部拡大図である。 43 カメラ(操像手段) 44 【符号の説明】 画像処理装置(画像処理手段) 45 ワイヤボンディング装置 1 制御装置 50 2 (a~d) 半導体ペレット 制御部 51 3 (a∼d) リードフレーム 設定部(設定手段) 52 半導体ペレットに付された品種識別記号 5 比較部(品種判別手段) 53 リードフレームに付された品種識別記号 6 船紛話 54 10 供給部 10 表示部(表示手段) 55 搬送手段 20 30 収納部 [図4]



[図1]

[図3]





特開平6-1344ミ

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第7部門第2区分 【発行日】平成13年3月16日(2001.3.16)

[公開香号]特開平6-13443

【公開日】平成6年1月21日 (1994.1.21)

【年通号数】公開特許公報6-135

[出願香号] 特願平4-193178

【国際特許分類第7版】

HO1L 21/66

G06F 15/62 405

H01L 21/52

[FI]

HO11 21/66

J

21/52

· F

#### 【手統領正書】

【提出日】平成11年6月28日(1999 6 2 8)

【手統鎬正】】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の節囲】

【請求項1】 半導体ペレット並びにリードフレームの それぞれに設けられた品種判別部位を操像する操像手段 と、この機像手段が機像した画像を処理する画像処理手 段と、複数種の前記半導体ペレット並びに前記リードフレームにおける品種判別部位の基準パターンが設定される設定手段と、前記画像処理手段にて処理された画像パターンと前記設定手段に設定された前記基準パターンとに基づいて前記操像手段が操像した半導体ペレット並びにリードフレームの品種をそれぞれ判別する品種判別手段と、この品種判別手段が判別した品種を表示する表示手段とを有することを特徴とする半導体装置の製造装置

【請求項2】 半導体ペレット並びにリードフレーム<u>の</u> それぞれに設けられた品種判別部位を操像する操像手段 と、この最像手段が最像した画像を処理する画像処理手段と、複数種の前記半導体ペレット並びに前記リードフレームに おける品種判別部位の基準パターン、並びに品種ごとに前記半導体ペレットと前記リードフレームとの

を前記設定手段から得てこの作業情報に基づいて作業 を駆動制御する制御手段とを有することを特徴とする 導体装置の製造装置。

【請求項3】 半導体ペレット並びにリードフレーム それぞれに設けられた品種判別部位を操像する操像手 と、この線像手段が線像した画像を処理する画像処理 段と、複数種の前記半導体ペレット並びに前記リード レームにおける品種判別部位の基準パターンが設定さ る設定手段と、前記画像処理手段にて処理された画像 ターンと前記設定手段に設定された前記基準パターン に基づいて前記操像手段が操像した半導体ペレット並 にリードフレームの品種をそれぞれ判別する品種判別 段と、ボンディングされるべき半導体ペレットとリー フレームの品種情報を提供するホストコンピュータと このホストコンピュータから提供される前記品種情報 前記品種判別手段が判別した品種とを比較する制御等 とを有することを特徴とする半導体装置の製造装置。

【手統緒正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】発明の詳細な説明

【補正方法】変更

【補正内容】

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体装置の製造装 に関する。 る。

【0003】ところで、ボンディング装置を駆動制御するためのボンディング情報(ボンディング位置座標やボンディング両重など)は、半導体ペレットやリードフレームの品種に応じて設定しなければならない。

[0004] そこで従来は、ワイヤボンディング装置が 備える設定部に、予め品種ごとに半導体ペレットとリー ドフレームとの組合わせに対応するボンディング情報を 設定しておき、ボンディング作業を開始するに当たり、 作業者がその品種情報をキー操作等により入力するよう にしていた。

【0005】ととで、品種情報の判別は、半導体ペレットやリードフレームに付された品種識別記号を頼りに行なわれる。これは、例えば半導体ペレットの場合、ウェハへのパターンエッチング時に、リードフレームにおいてはプレス時に、それぞれ図6、図7における符号5、6で示すような品種識別記号が付されるが、この品種識別記号を作業者が顕微鏡を用いて観察することにて判別していた。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】ところが、半導体ペレットやリードフレームに付される品種識別記号は、極く 微小の文字、マーク等から構成されるため、これを判別 するには上述のように顕微鏡を用いて読取るという細か い作業を必要とすることから、作業者に多大な疲労を与 えていた。

[0007]また、従来は作業者による譲取り作業のため、文字などの読取りミスの可能性が大であり、このミスにより誤ったボンディング情報でボンディング作業が行なわれてしまった場合、大量の不良品を生産してしまうという問題点があった。

【0008】さらには、ボンディング情報設定のための 品種情報は、作業者の手動操作によってキー入力される ものであったため、操作ミスによっても誤ったボンディ ング情報が設定されてしまうという危険性も有してい た。

[①①①②]本発明は、半導体ペレット並びにリードフレームの品種に応じた作業情報を容易に設定することができる半導体装置の製造装置を提供することを第1の目的とする。

【① ① 1 ① 】また本発明は、半導体ペレット並びにリードフレームの品種に応じた作業情報を確実に設定することができる半導体装置の製造装置を提供することを第2

【課題を解決するための手段】請求項1に記載の本発は、半導体ペレット並びにリードフレームのそれぞれ設けられた品種判別部位を操像する操像手段と、この像手段が撮像した画像を処理する画像処理手段と、復種の前記半導体ペレット並びに前記リードフレームに対る品種判別部位の基準パターンが設定される設定手と、前記画像処理手段にて処理された画像パターンと記設定手段に設定された前記基準パターンとに基づい前記操像手段が操像した半導体ペレット並びにリードレームの品種をそれぞれ判別する品種判別手段と、こ品種判別手段が判別した品種を表示する表示手段とをすることを特徴とする。

【①①13】請求項2に記載の本発明は、半導体ペレ ト並びにリードフレームの<u>それぞれ</u>に設けられた品種 別部位を撮像する撮像手段と、この操像手段が操像し 画像を処理する画像処理手段と、複数種の前記半導体 レット並びに前記リードフレームにおける品種判別部 の基準パターン、並びに品種ごとに前記半導体ペレッ と前記リードプレームとの複数の組み合わせに対応す 作業情報が設定される設定手段と、前記画像処理手段 て処理された画像パターンと前記設定手段に設定され 前記基準パターンとに基づいて前記操像手段が操像し 半導体ペレット並びに<u>リードフレーム</u>の品種をそれぞ 判別する品種判別手段と、<u>この</u>品種判別手段<u>が</u>判別し 半導体ペレットの品種<u>と</u>リードフレームの品種<u>との</u>組 合わせに対応する作業情報を前記設定手段から得てと 作業情報に基づいて作業部を駆動制御する制御手段と 有することを特徴とする。

【①①14】語求項3に記載の本発明は、半導体へレト並びにリードプレームのそれぞれに設けられた品種別部位を録像する録像手段と、この操像手段が操像し画像を処理する画像処理手段と、複数種の前記半導体レット並びに前記リードプレームにおける品種判別部の基準パターンが設定される設定手段と、前記画像処理された面はある設定手段と、前記画像のされた前記基準パターンとに基づいて前記録像手段がされた前記基準パターンとに基づいて前記録像手段がされた前記基準パターンとに基づいて前記録像手段があれた前記基準ペレット並びにリードプレームの品種をれぞれ判別する品種判別手段と、ボンディングされるき半導体ペレットとリードプレームの品種情報を提供るホストコンピュータと、このホストコンピュータが提供される前記品種情報と前記品種判別手段が判別し品種とを比較する制御装置とを有することを特徴とする。

特開平6-13445

導体ペレット並びに<u>リードフレーム</u>の品種がそれぞれ判別され、その結果が表示手段に表示される。

[0016] 請求項2に記載の本発明によれば、操像手段が操像した半導体ペレット並びにリードフレームのそれでれに設けられた品種判別部位の画像が画像処理手段によって処理される。そして品種判別手段においては、画像処理手段にて処理された画像パターンと設定手段に設定された基準パターンとに基づいて操像手段が操像した半導体ペレット並びにリードフレームの品種がそれぞれ判別される。品種が判別されると、この判別された品種の組み合わせに対応する作業情報が設定手段から自動的に副御手段に取り込まれ、この作業情報に基づいて作業部が駆動制御される。

[0017] 語求項3に記載の本発明によれば、操像手段が操像した半導体ペレット並びにリードフレームのそれぞれに設けられた品種判別部位の画像が画像処理手段によって処理される。そして品種判別手段においては、画像処理手段にて処理された画像パターンと設定手段に設定された基準パターンとに基づいて操像手段が操像した半導体ペレット並びにリードフレームの品種がそれぞれ判別される。品種が判別されると、この判別された品種とホストコンピュータから提供される品種情報とが制御装置にて比較される。

[0018]

【実施例】本発明の実施例を図面を用いて説明する。図 1は本発明に係わるワイヤボンディング装置の一構成 図、図2は図1の要部構成図、図3は半導体ペレットと 基準パターンとの対応表、図4はリードフレームと基準 パターンとの対応表、図5は半導体ペレットとリードフ レームとの組合わせに対応するボンディング情報を示す マトリックス表、図6は半導体ペレットの要部拡大図、 図7はリードフレームの要部拡大図をそれぞれ示す。

【0019】図1万至図2において、ワイヤボンディング装置1は、半導体ペレット2がマウントされたリードフレーム3を供給する供給部10と、供給されたリードフレーム3を搬送する搬送手段20と、ワイヤボンディングの施されたリードフレーム3を収納する収納部30と、搬送手段20によるリードフレーム3の搬送途中に位置し、半導体ペレット2とリードフレーム3に対してワイヤボンディングを施すボンディングへッド40、制御装置50とから構成される。

【0020】供給部10は、半導体ペレット2がマウントされたリードプレーム3を所定のビッチ間隔で収納す

案内する一対の搬送レール21を有し、不図示の送り 標によりリードフレーム3を搬送する。

【0022】収納部30は、ワイヤボンディングが施れたリードフレーム3を所定のピッチ間隔で収納するガジン31と、このマガジン31を所定ピッチ間隔毎昇降動作させるとともに、マガジン31における所定リードフレーム収納位置を搬送手段20の搬送レベル位置決めする昇降機構32とを有する。

【①①23】ボンディングヘッド40は、水平方向に助自在な移動テーブル41上に載置され、上下方向に助駆動されるボンディングアーム42と、ボンディンアーム42の先端に装着され、ワイヤ4を挿通したキピラリ43とを有する。またボンディングヘッド40は、キャピラリ43のほぼ直上に固定されたカメラ4が設けられ、画像処理装置45を介して制御装置50接続される。

【0024】制御装置50は、ワイヤボンディング装 1の動作制御を司るもので、制御部51、設定部52 比較部53、および記憶部54を有する。

[0025] ここで、設定部52には予め次の情報が 定される。

[①①26] a. 彼数品種の半導体ペレット2にそれれ付された異なる品種識別記号5の基準パターン(図数略)

【①①27】本実施例では、4種類の半導体ペレット a~2dのそれぞれに付された異なる品種識別記号の 像をカメラ44にて個別に操像し、その撮像した画像 画像処理装置45にて画像処理した後の画像パターン 基準パターンPa~Pdとして設定するものである。 お各基準パターンPa~Pdは、各半導体ペレット2 ~2dにおける品種識別記号の画像を取り込むべきカ ラ44の線像位置座標とともに記憶設定される。

【①①28】b. 複数品種のリードプレーム3のそれれに付きれた異なる品種識別記号6の基準パターン(4参照)

【0029】本実施例では、4種類のリードフレーム a~3dそれぞれに付された異なる品種識別記号の画 をカメラ44にて個別に操像し、その操像した画像を 像処理装置45にて画像処理した後の画像パターンを 準パターンFa~Fdとして設定するものである。な 各基準パターンFa~Fdは、各リードフレーム3a 3dにおける品種識別記号の画像を取り込むべきカメ 44の線像位置座標とともに記憶設定される。 体ペレットの品種が2c. リードフレームの品種が3a のような場合。ボンディング情報が斜線で示されている が、これは同組み合わせが存在し得ないことを意味す る。

【0032】なお図2において、符号55は表示部で、 後述のようにして比較部53で判別された半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品種が表示される。

【① ① 3 3 】次に上記ワイヤボンディング装置1の作動 について説明する。

【0034】まず供給部10に、半導体ペレット2がマウントされたリードフレーム3を収納するマガジン11が戦闘されると、昇降機構12の作動により、マガジン11内の最下位に位置するリードフレーム3が搬送手段20の搬送レベルに位置決めされる。次に押し出し機構13により、リードフレーム3が搬送レール21上に押し出される。接送レール21上に押し出されたリードフレーム3は、搬送レール21上を所定ビッチ毎に搬送され、ボンディングヘッド40のボンディング位置に位置決めされる。

【0035】リードフレーム3がボンディング位置に位置決めされると、ここでリードフレーム3並びに半導体ペレット2の品種の判別作業が次のようにして行なわれる。

[0036]まずリードプレーム3の品種判別作業にあ っては、制御装置50の制御部51からの指令によっ て、移動テーブル4.1が駆動制御され、設定部5.2に設 定された基準パターンFaの線像位置座標の位置にまず カメラ4.4が移動する。そして図7に示すように、この 位置でカメラ44はその視野448内の画像を取り込 み、操像回像は画像処理装置4.5で処理され、その画像 パターンが記憶部5.4 に記憶される。次に比較部5.3 に おいては、いま記憶部54に記憶された画像パターンと 基準パターンFaとの比較を行なう。この時、両者のパ ターンの一数が確認されたときには、供給されたリード フレーム3の品種は3aであることが判別されるととも に、その品種が表示部5.5 に表示される。また両者のパ ターンの不一致が確認された場合には、カメラ44は次 に基準パターンFDの緑像位置座標の位置に移動する。 そして上述と同様にして、ここでカメラ4.4が操像し回 像処理装置45で処理された画像パターンが基準パター ンF b と比較される。そしてここで両者のパターンの一 致が確認されると、リードフレーム3の品種は3 b であ ることが判別される。ここで再度両パターンが不一致で り作業者に知らせるとともに、装置を停止させるよう しても良い。

[0037]とのようにしてリードフレーム3の品種 判別されると、次にリードフレーム3 上の半導体ペレ ト2の品種の判別作業が行なわれる。 との作業は、上 したリードフレーム3の品種判別作業とほぼ同様に行 われるもので、カメラ44は最初に基準パターンPa **撮像位置座標の位置に移動し、ここで図6に示すよう** に、その視野448内の画像を取り込む。そして操像 像は画像処理装置45で処理されて記憶部54に記憶 れ、そして比較部53にてこの画像パターンが基準パ ーンPaと比較される。この結果両バターンの一致が 認された場合は、その半導体ペレット2の品種は28 あることが判別されるとともに、その品種が表示部5 に表示される。両パターンの不一致が確認された場合 は、一致が確認されるまで以下同様にして、カメラ4 が基準パターンPトの機像位置座標、基準パターンP の操像位置座標、基準パターンPdの操像位置座標の 位置へと順次移動し、判別作業が行なわれる。なおり ドプレーム3の品種判別作業の時と同様に、カメラ4 が基準パターンPdの緑像位置座標の位置に移動し、 こでカメラ44の緑像画像に基づく画像パターンと基 パターンPdとの一致が確認されなかった場合には、 報などにより作業者に知らせるとともに、装置を停止 せるようにしても良い。

【0038】さてこのようにして半導体ペレット2並 にリードフレーム3の品種が判別されると、制御部5 は、両品種の組み合わせに対応するボンディング情報 設定部52から呼び出す。具体的には、図5において 例えば半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品 がそれぞれ2a、3aと判別された場合には、Baな ボンディング情報を呼び出すという具合である。そし 制御部5 1 においては、この呼び出したボンディング 級Baに基づき、ボンディングヘッド40を動作制御 し、ボンディング作業を行なう。なお、判別した半導 ペレット2並びにリードフレーム3の品種の組み合わ に対応するボンディング情報が存在し得ない場合(例 は図5において、品種2cの半導体ペレットと品種3 のリードフレームの組み合わせの場合)には、制御部 1は異常検出信号を出力し、警報などにより作業者に らせるとともに、装置を停止させるようにしても良い 【0039】ボンディングの施されたリードフレーム は、その後鐵送手段20によりピッチ移動させられ、

【① ① 4 ① 】以後は、供給部 1 ① 側のマガジン 1 1内に 収納されたリードフレーム 3 がなくなるまで、上記のボ ンディング情報によりボンディング作業が行なわれる。

【① ① 4 1】なお上述した半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品種判別作業は、供給部10におけるマガジン11の交換の度に行なわれる。

【0042】上記実施例によれば、ボンディング位置に 位置付けられた半導体ペレット2並びにリードフレーム 3に設けられた品種識別記号がボンディング作業前にカ メラ44によって順次撮像され、そしてこの撮像画像に 基づいてそれぞれの品種が判別される。そして判別され た品種は表示部55に表示され、またその品種の組み合 わせに対応するボンディング情報が自動的に読み出さ れ、この読み出された情報に基づいてボンディング作業 が行なわれる。

【10043】とのように、品種がカメラ44の操像画像に基づいて自動的に判別されるため、その判別に作業者の介在を必要とせず、従って作業者の疲労を大幅に軽減させることができる。また同理由により、作業者による誤認識も防止できる。

【①①4.4】また上記実施例においては、判別された品 種の組み合わせに対応するボンディング情報が自動的に 読み取られる構成のため、作業者による操作ミスも防止 できる。

【①①45】従って本実施例によれば、半導体ペレット 2並びにリードフレーム3の品種に応じたボンディング 情報を、容易にしかも確実に設定することができる。

[0046]なお上記真銘例においては、半導体ペレット2並びにリードフレーム3の品種が判別されると、この品種の組み合わせに対応するボンディング情報が自動的に読み出されるようにしたが、品種の判別は上記真施例と同様にして行ない、作業者が表示部55に表示された品種を頼りに、ワイヤボンディング装置1に設けられた不図示の操作パネルなどからその品種をキー入力するようにしても、本発明の第1の目的は十分に達成できるものである。この場合、副御装置50においては、その品種入力信号に基づき、以後ボンディング情報を設定部52から得ることとなる。

【0047】また実施例では、供給部10のマガジン1 1から最初に供給されるリードフレーム3万至半導体ペ レット2に対してのみその品種判別作業を行なうようしたが、マガジン11から供給されるリードフレームことに、この判別作業を行なうようにしても良い。こ場合、同一マガジン11から供給されたにもかかわらず、判別された品種が今までと相違した場合にエラー号を出すようにしておけば、マガジン11内に異なるードフレームが混在していた場合でも、ボンディングにそれを見つけ出すことができる。

【0048】また上記実施例において、ワイヤボンテング装置1がインラインに組み込まれていて、ホストンピュータからの指令によってそのボンディング情報設定が行なわれるような場合には、半導体ペレット2びにリードフレーム3の品種の判別結果をチェック機に用いることもできる。これは、ホストコンピュータよって指定されたボンディング情報によってボンディグされるべき半導体ペレット2とリードフレーム3の種情報と、実際にワイヤボンディング装置1に供給さた半導体ペレット2、リードフレーム3に対して比較53が判別した品種判別情報とを比較し、一致するかかを確認するものである。

【①①49】さらに実施例では、本発明をワイヤボンィング装置に適用した例を用いて説明したが、本発明適用対象はワイヤボンディング装置で限られることなく、例えばペレットボンディング装置であってもよいこの場合、リードフレームの品種は上記実施例と同様して判別し、半導体ペレットにおいては、供給位置に置付けられた半導体ペレットまたはウェハ状態の半導ペレットに付きれた品種識別記号を、この供給位置に置された認識カメラにて操像し、その操像画像に基づ半導体ペレットの品種を判別するようにすると良い。【①①50】

【発明の効果】請求項1に記載の本発明によれば、半体ペレット並びにリードフレームの品種に応じた作業報を容易に設定することができる。請求項2に記載の発明によれば、半導体ペレット並びにリードフレーム品種に応じた作業情報を容易かつ確実に設定することできる。請求項3に記載の本発明によれば、供給され半導体ペレットやリードフレームの品種が予定されたのか否かのチェックが容易かつ確実に行なえる。